
未來計劃及[編纂]用途

未來計劃

我們未來計劃的詳情載於「業務 — 業務戰略」一節。

[編纂]用途

我們估計[編纂][編纂](經扣除[編纂]及我們就[編纂]應付的估計開支，並假設每股[編纂]的[編纂]為[編纂]，即指示[編纂]範圍的中間價)合共約為[編纂]百萬(約等於[編纂]百萬)(假設並無行使[編纂])。我們當前擬將[編纂]按下列方式使用：

- 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於擴充我們的產能，分配如下：
 - (i) 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於裝修及建設南通二號廠房的新增生產場地。有關我們將於南通二號廠房建立設施的詳情，請參閱本文件「業務 — 業務戰略 — 擴張計劃」一節；
 - (ii) 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於購置生產機器與設備，以擴大部分垂直整合規模及全面擴充產能。有關我們將購買之機器與設備的詳情請參閱本文件「業務 — 業務戰略 — 擴張計劃」一節；
 - (iii) 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於招募及培訓新僱員以補充南通二號廠房擴建後的新增生產場地以及操作新機器及設備的所需人員。有關詳情請參閱本文件「業務 — 業務戰略 — 致力擴大產能 — 增聘人力補充擴大後的生產設施」一節；

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於開發及收購工程及技術知識，分配如下：

(i) 約[編纂]即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於主要為擴張半導體前段設備行業份額而進行的併購。[編纂]後，我們將開始篩選符合下列標準的目標公司：

(i) 擁有盈利能力及包括半導體前段設備行業的客戶群；

(ii) 擁有精密框架製造、金屬板製造、工程塑料及部件複雜配置加工及表面處理等半導體前段設備行業適用的經驗／整體技能及技術的已有知識庫；及

(iii) 最好是位於日本的公司。

併購的規模或有不同，取決於[編纂]後方開始篩選的目標公司規模。由於篩選合適目標需要時間，我們目前並無具體的併購安排。我們將於時機成熟時收購符合上述標準的目標公司。截至最後可行日期，我們尚未物色到併購目標，我們計劃於[編纂]後開始物色合適的併購目標；及

(ii) 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於內部培訓，即向員工提供培訓及發展機會。我們亦將招聘具備業內廣泛應用的經驗及整體科學相關技術知識及技能的高質素人才。因此，我們計劃從2019年第一季起聘用八名專門從事光學、雷射技術、軟件控制、材料科學、機電工程的人員。

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於擴大日本、歐洲及美國的市場份額，分配如下：
 - (i) 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於新設日本辦事處及擴充其銷售團隊及客戶服務團隊、對彼等提供產品／服務培訓及用於營銷活動。新設辦事處及進行招聘之時間安排如下：
 - (a) 2018年第三季度至2019年第二季度 — 我們計劃於日本新設銷售辦事處，並聘用四名專門負責東京地區及大阪地區的高級銷售人員、三名負責日本市場的服務工程師、一名採購及一名行政人員
 - (b) 2019年第三季度至2020年第一季度 — 我們計劃增聘兩名銷售人員、兩名服務工程師及一名行政人員
 - (c) 2020年第二季度至2020年第四季度 — 我們計劃增聘一名服務工程師及一名高級銷售人員
 - (ii) 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於持續的市場活動，例如製作宣傳推廣材料、參與貿易展覽及行業活動和與潛在客戶建立關係(例如拜訪已有及潛在客戶)；
 - (iii) 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於在美國及歐洲委任市場推廣代理，時間安排如下：
 - (a) 2018年第三季度至2019年第二季度 — 我們將專注於日本市場，並無計劃於該階段在美國及歐洲國家委任市場推廣代理
 - (b) 2019年第三季度至2020年第一季度 — 我們計劃在美國東海岸及德國各委任一名市場推廣代理
 - (c) 2020年第二季度至2020年第四季度 — 我們計劃在美國西海岸及瑞士各增聘一名市場推廣代理。我們亦計劃增聘一名資深的市場推廣專員輔助管理市場推廣代理；

未來計劃及[編纂]用途

- 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))將用於加強研發工作，緊貼日新月異的技術轉變，按以下方式分配：
 - (i) 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))用於2019年第一季起聘用五名專門從事機械、材料科學、光學及雷射技術的人員；
 - (ii) 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))用於2019年第三季起購買研發活動所用的先進設備，例如粒子計數器；及
 - (iii) 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約等於[編纂]百萬新加坡元))用於支持開發自有「Kinergy」品牌的產品及日後的研發項目，例如與研究所合作，借助其研發能力進行產品開發項目等研發活動；
- 約[編纂](即[編纂]百萬港元(約[編纂]百萬新加坡元))將用作營運資金及一般企業用途。

倘[編纂]定於每股[編纂][編纂]港元(即指示[編纂]上限)、每股[編纂][編纂]港元(即指示[編纂]下限)或兩者之間的任何價格，則我們擬按比例將[編纂]作上述用途。倘[編纂]獲全部或部分行使，我們擬按比例將[編纂]獲行使所得的額外[編纂]作上述用途。

倘董事決定大幅度將擬定用途的[編纂]重新分配於其他業務計劃及／或本集團的新項目及／或對上文所述的[編纂]用途作出任何重大調整，則我們會及時作出適當的公佈。

倘[編纂][編纂]毋須即時作以上用途或我們未能落實任何部分擬定的未來發展計劃，則我們或會將有關資金存放於持牌銀行或認可金融機構作為短期存款，期限以符合我們的最佳利益者為準。

[編纂]的理由

董事認為半導體前段設備行業需要大量資金，而[編纂][編纂]可讓我們擴大現時在半導體前段設備行業的市場佔有率。

未來計劃及[編纂]用途

我們計劃運用[編纂][編纂]而非(i)2018年4月30日約24.9百萬新加坡元的現金結餘，而該筆款項會用於支付「財務資料 — 股息」所披露的股息及日常營運；而(ii)2018年4月30日的未動用銀行信貸約26.3百萬新加坡元主要作貿易信貸及發票融資，屬於短期營運資金及日常營運資金，不宜用於購買擴充計劃打算長期使用的固定資產。此外，董事不打算取得額外借貸作為擴充計劃資金，原因如下：

- (i) 我們的擴充計劃需要大約35.6百萬新加坡元，以我們私人公司控股股東個人擔保難以取得如此大額的借貸；
- (ii) 本集團於2017年12月31日只有大約18.1百萬新加坡元的物業、廠房及設備可以作為銀行借貸的抵押，但實際借款額不能確定，要視乎資產質素，而即使本集團可以借入18.1百萬新加坡元(即抵押品總值)，仍然不足應付本集團擴充計劃所需的35.6百萬新加坡元；
- (iii) 雖然面對低息環境，但本集團取用銀行借貸仍有額外的財務成本，亦很可能有債務承諾和其他限制，可能對本集團的財務及營運表現產生不利影響；及
- (iv) [編纂]除可以滿足我們中長期策略需求外，亦對本集團有其他好處，例如可以在現有及未來客戶與業務夥伴間樹立更好的信譽，讓本集團未來可以隨時和不斷從資本市場集資，以及時把握日新月異的半導體行業機會，而運用額外借貸未必可以達到目的。